

飛散性の低いL3アスペスト含有建材である下地調整材及び有機塗膜をセメント反応剥離剤にて湿润軟化させ、スクレッパー・振動工具等を併用し除去する工法です。

		事前テスト必要	養生	適応建材	適正構造物	適正作業環境	コストレベル
メリット	セメントに直接アタッ クしPC系下地調整材 を除去可能	デメリット	隔離	L3仕上塗材・ L3下地調整材	大・中・小	改修・解体	3

※コストレベルは仮設・廃棄物処理・環境測定を除きます

フローチャート(NSTセメントリソルバー・セメント対応剥離剤塗膜除去)

